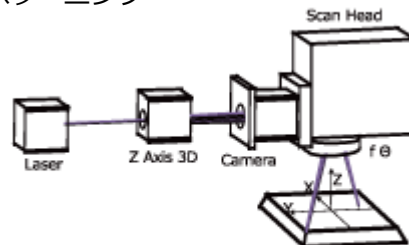


紫外 (UV 355nm)レーザー加工機



樹脂・PCB・半導体ウェハ・LEDチップへの高品質マーキング
太陽電池・セラミックス・シリコンスクライビング
ITO・金属薄膜パターニング



システム概略図

特徴

高品質・微細加工

立体物への3次元コントロール加工

観察光学系による読み取り・補正機能

レーザー基本仕様

355レーザーマーキング/加工機		
形式	TLS355-1	TLS355-15
レーザー出力	1W @50KHz	15W @50KHz
ガルバノスキャン	デジタル XY	デジタル XY
3Dスキャニング	-	±50mm
XYスキャニング範囲	50mm□	300mm□
観察工学系	○	-



タカノ株式会社 UVレーザー事業

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村2053-7 レーザ技術チーム 営業担当：松崎裕也

TEL : 0265-85-6136 FAX : 0265-85-2788